

产品介绍

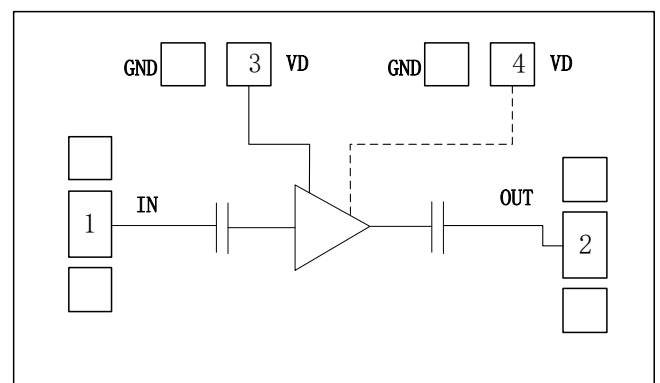
YLN183-1020B4 是一款性能优良的低噪声放大器芯片,频率范围覆盖 10~20GHz,小信号增益 20dB,噪声系数 1.9dB,输出 1dB 压缩功率 19.5dBm,饱和输出功率 20dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: 10-20GHz
- 小信号增益: 20dB
- 输出1dB压缩功率: 19.5dBm
- 饱和输出功率: 20dBm
- 噪声系数: 1.9dB
- 输入回波损耗: 12dB
- 输出回波损耗: 13dB
- 供电: +5V@62mA
- 芯片尺寸: 1.50mm × 1.10mm × 0.10mm

功能框图



电性能表 (T_A=+25℃, VD=+5V)

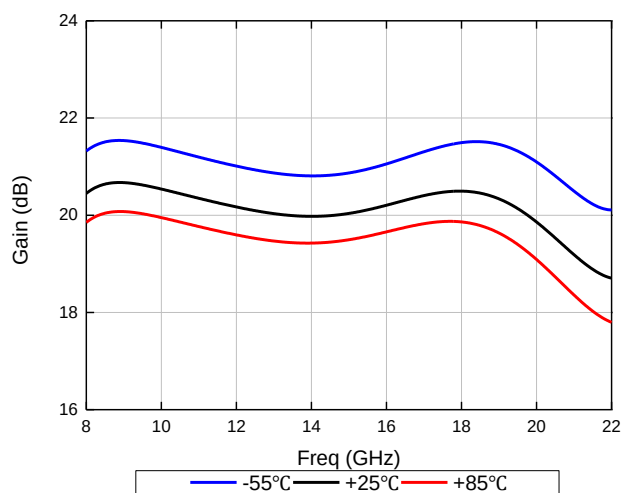
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	10	—	20	GHz
小信号增益	Gain	19	20	20.2	dB
增益平坦度	ΔG	—	±0.60	—	dB
噪声系数	NF	1.7	1.9	2.1	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	19	19.5	20	dBm
饱和输出功率	Psat	19.5	20	20.5	dBm
输入回波损耗	RL_IN	8.5	12	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	12	13	—	dB
静态工作电流	Id	—	62	—	mA

使用限制参数

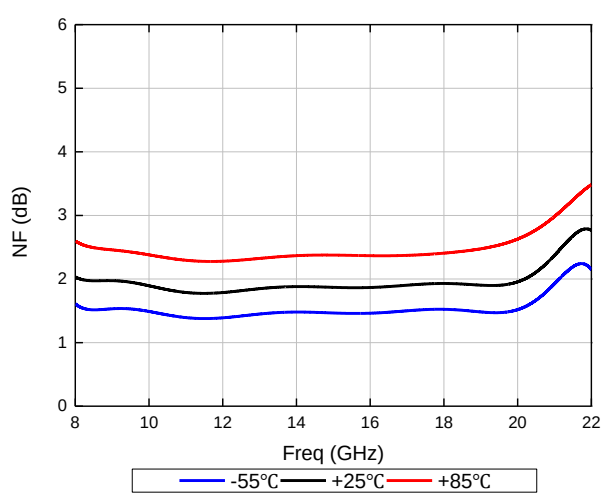
最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65℃ ~ +150℃
工作温度	-55℃ ~ +125℃

测试曲线 (VD=+5V)

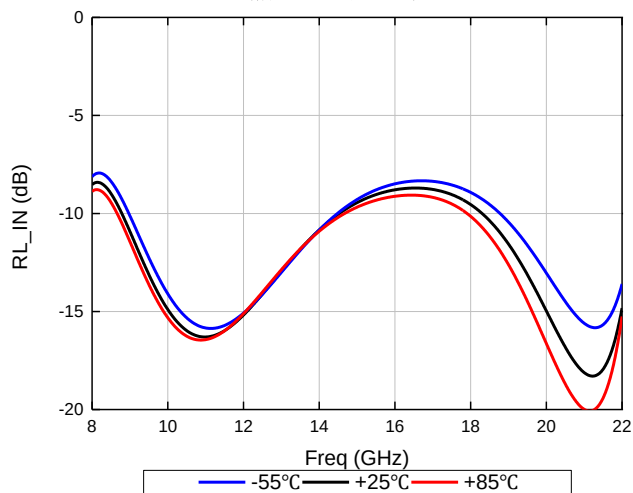
小信号增益



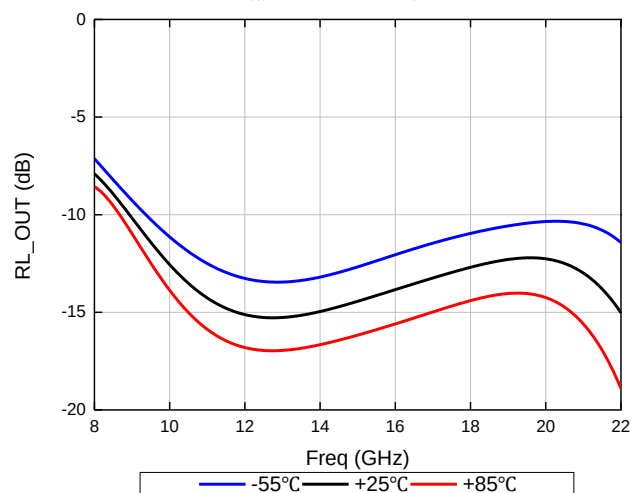
噪声系数



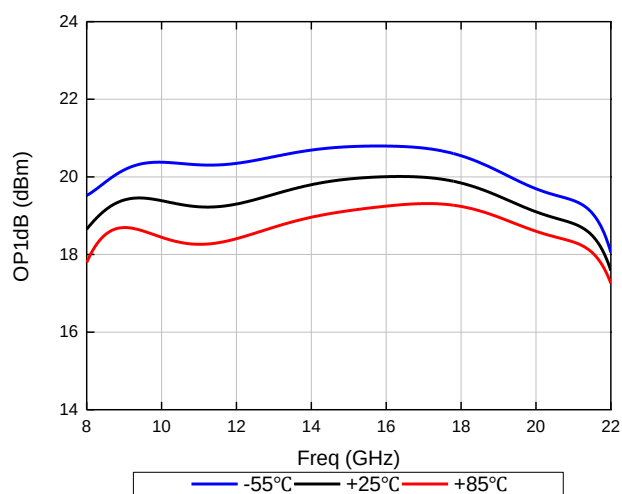
输入回波损耗



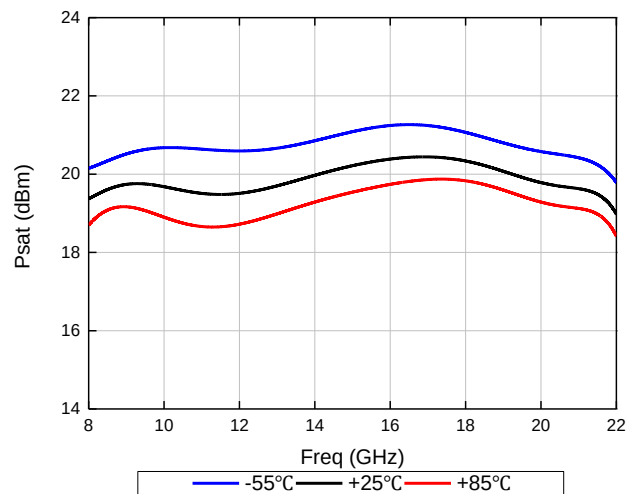
输出回波损耗

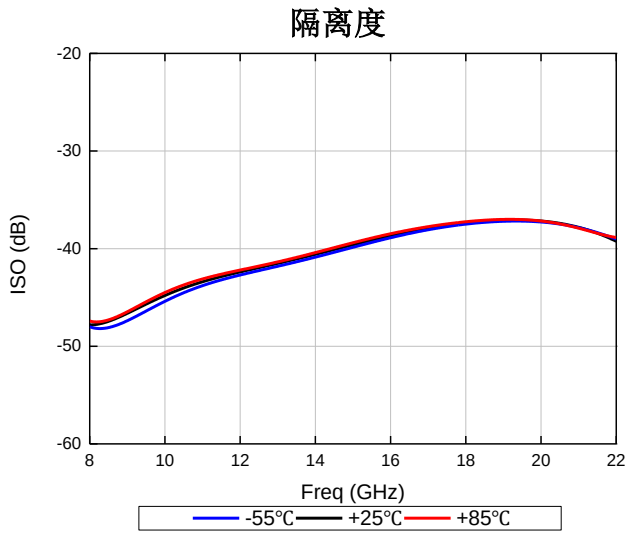


输出1dB压缩功率

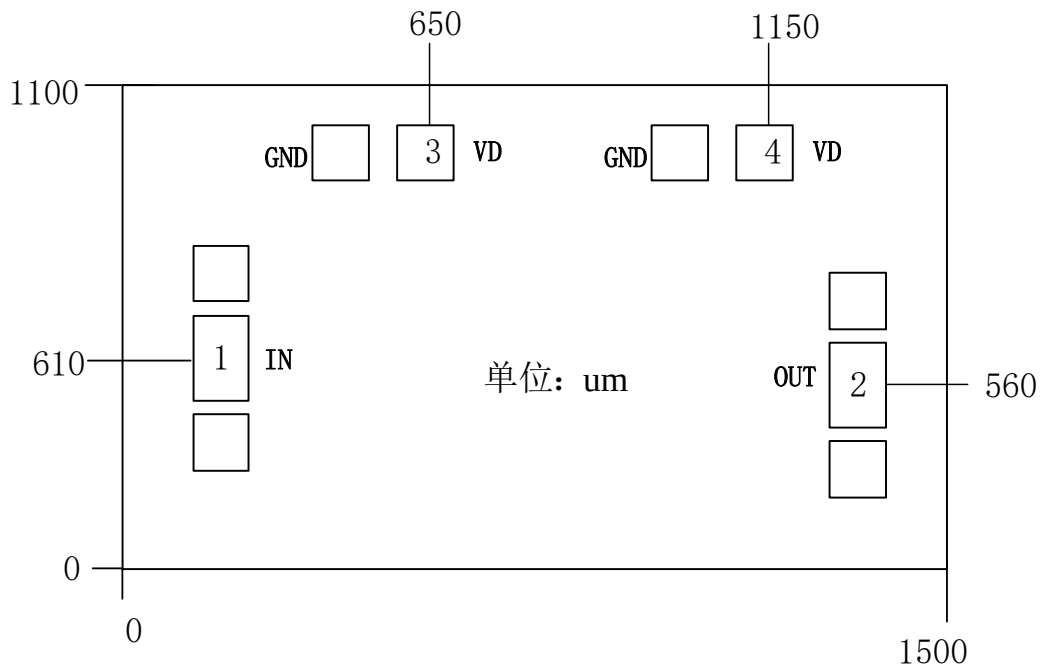


饱和输出功率





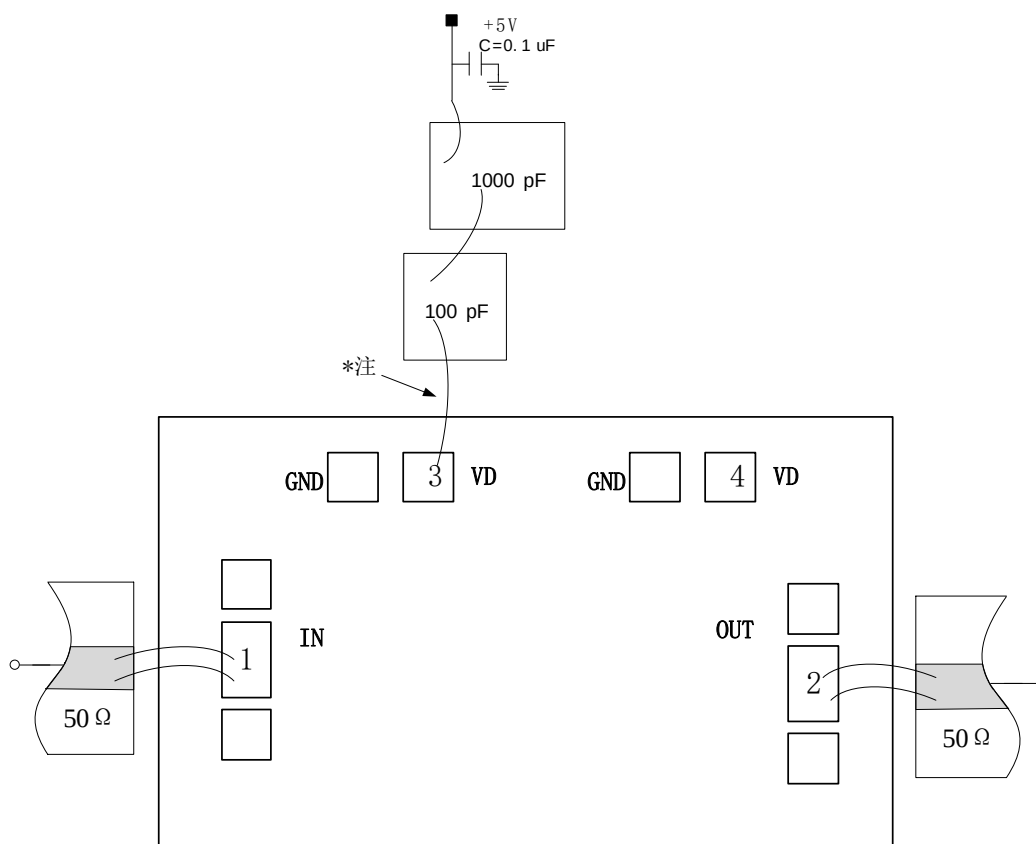
芯片端口图 (单位: μm)



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端, 无需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端, 无需外接隔直电容	RF
3、4	VD	LNA 漏极正电, 建议外加 100pF、1000pF 电容 (任选一个 VD 接)	+5V
芯片底部	GND	芯片底部需要与射频及直流接地良好	/

建议装配图



*注: 芯片VD焊盘与100pF芯片电容之间的第一根金丝长度建议为800μm~1200μm之间。过短的金丝将恶化低频端性能

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆, 芯片表面很容易受损伤(不要碰触表面), 使用时必须小心;
- 3) 输入输出用 2 根键合线(直径 25μm 金丝), 键合线尽量短, 不要长于 300μm;
- 4) 烧结温度不要超过 300℃, 烧结时间尽可能短, 不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。